



双 A 口多协议快充适配器协议芯片

EDP3034

特点

- ◆ 输出电压：3.8~12V
- ◆ 放电电流(可调)：0~6A
- ◆ 双 A 口随机快充
- ◆ 支持 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、
- ◆ 集成输出欠压/过压保护功能
- ◆ 集成短路保护功能
- ◆ 集成输出电压自适应
- ◆ 封装形式： QFN36 6*6mm

V00C、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议

概述

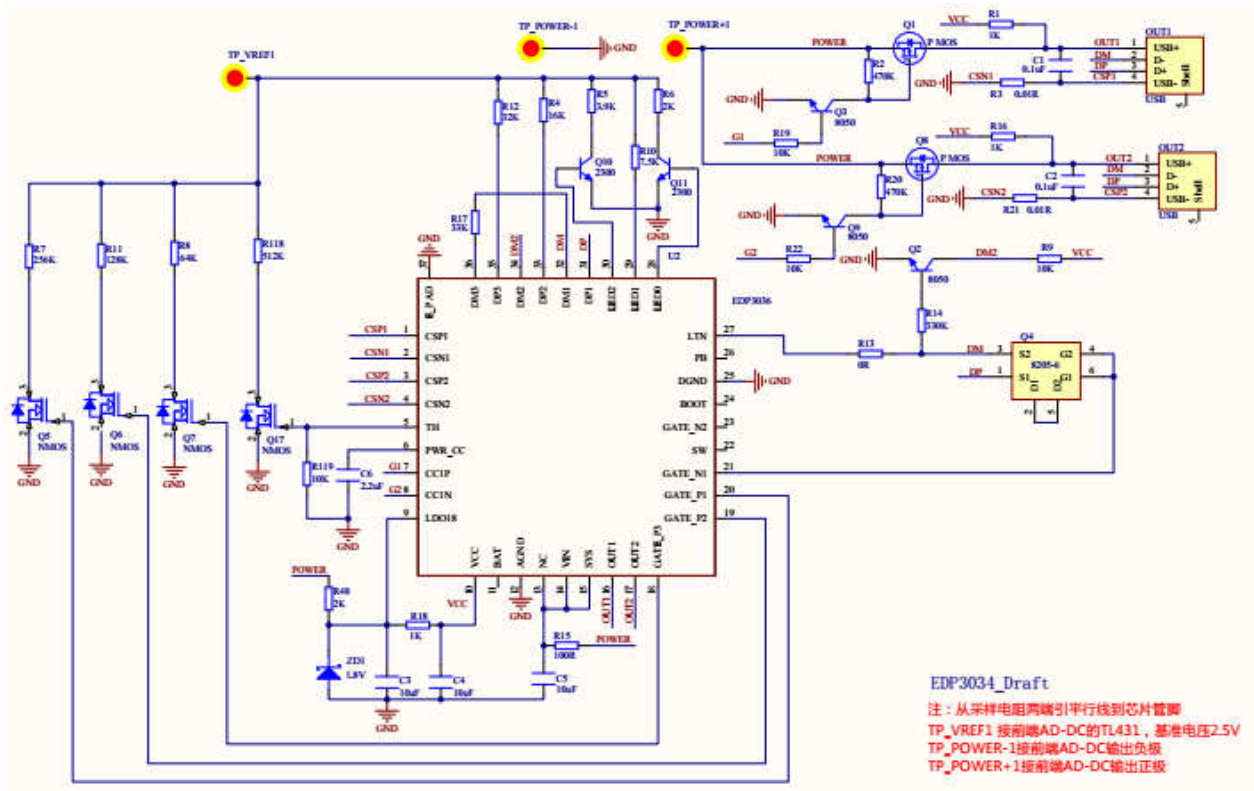
EDP3034 是为多协议快充适配器设计的一颗 SOC 协议芯片，内部集成了 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、V00C、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议；集成输出电压自适应，还集成了输出欠压、过压、短路保护等多重安全保护功能，是业界内唯一一款两路输出都支持多协议的快充协议芯片。

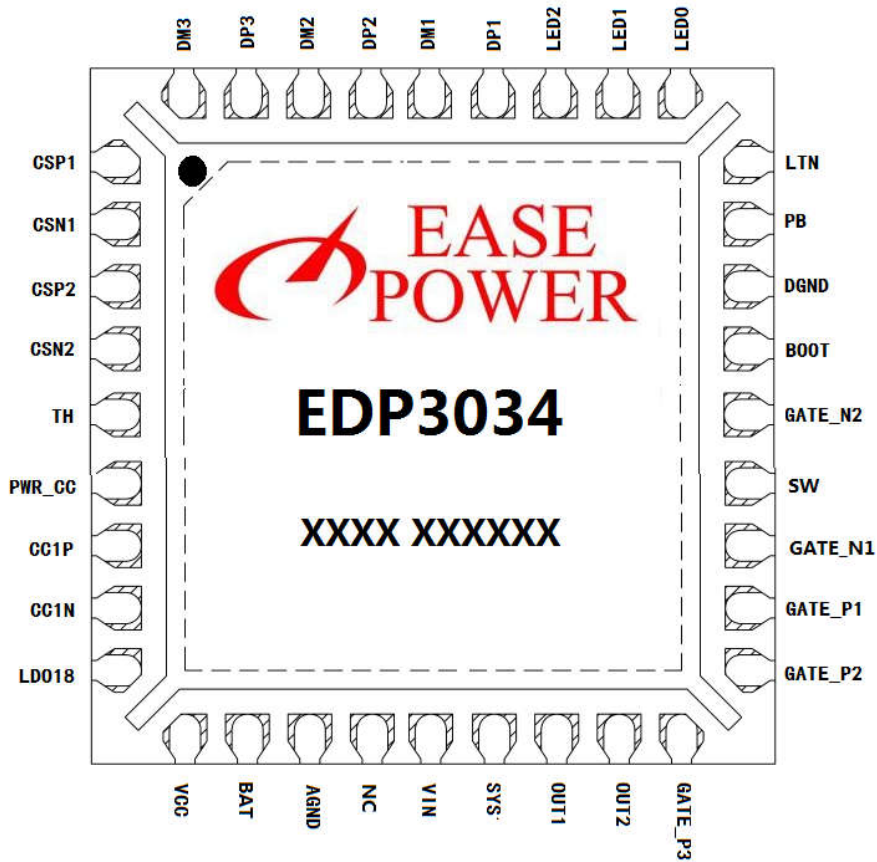
应用范围

- ◆ 多协议快充电源适配器。

典型应用原理图 (根据应用可以做灵活调整)

注: 仅供参考, 实际应用原理图以原厂另行提供的原理图为准



管脚定义


说明: I/O 耐压特性L指的是 5V I/O 口, 其耐压范围是-0.7~8V, H 指的是高压 I/O 其耐压范围是-0.7~45V.

管脚号	管脚名称	I/O	I/O 耐压特性	管脚定义
管脚号	管脚名称	I/O	I/O 耐压特性	管脚定义
1	CSP1	I	L	内部电流采样通道1的 P 端
2	CSN1	I	L	内部电流采样通道1的 N 端
3	CSP2	I	L	内部电流采样通道2的 P 端
4	CSN2	I	L	内部电流采样通道2的 N 端
5	TH	I	L	环境温度检测脚, 外接热敏电阻
6	PWR_CC	0	L	5V LDO 输出, 外接2.2uF 电容.
7	CC1P	I	L	PD 协议对应的 CC 脚2(外接 CC 接口)
8	CC1N	I	L	PD 协议对应的 CC 脚1(外接 CC 接口)
9	LD018	0	L	1.8V LDO 输出, 外接10uF 电容.
10	VCC	0	L	5V LDO 输出, 接2.2uF 电容.

11	BAT	I	L	供电管脚
12	AGND	I	L	芯片模拟地
13	NC			NC
14	VIN	I	H	VIN 输入脚
15	SYS	0	H	电源
16	OUT1	0	H	输出
17	OUT2	0	H	输出
18	GATE_P3	0	H	PMOS 驱动控制端
19	GATE_P2	0	H	PMOS 驱动控制端
20	GATE_P1	0	H	PMOS 驱动控制端
21	GATE_N1	0	H	NMOS 驱动控制端
22	SW	0	H	开关脚
23	GATE_N2	0	H	NMOS 驱动控制端
24	BOOT	0	H	GATE_N2电源供电,
25	DGND	I	L	芯片功率地
26	PB	I	L	按键检测脚
27	LTN	I/O	L	GPIO 管脚
28	LED0	I/O	L	外接 LED 灯
29	LED1	I/O	L	外接 LED 灯
30	LED2	I/O	L	外接 LED 灯
31	DP1	I/O	L	USB D+ 端
32	DM1	I/O	L	USB D- 端
33	DP2	I/O	L	USB D+ 端
34	DM2	I/O	L	USB D- 端
35	DP3	I/O	L	USB D+ 端
36	DM3	I/O	L	USB D- 端

电气参数 (TA = +25° C)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
输出电压 OUT	Vout	3.8		12	V	
输出电流	Idch_prt	0		6	A	

静态电流				100	uA	
------	--	--	--	-----	----	--

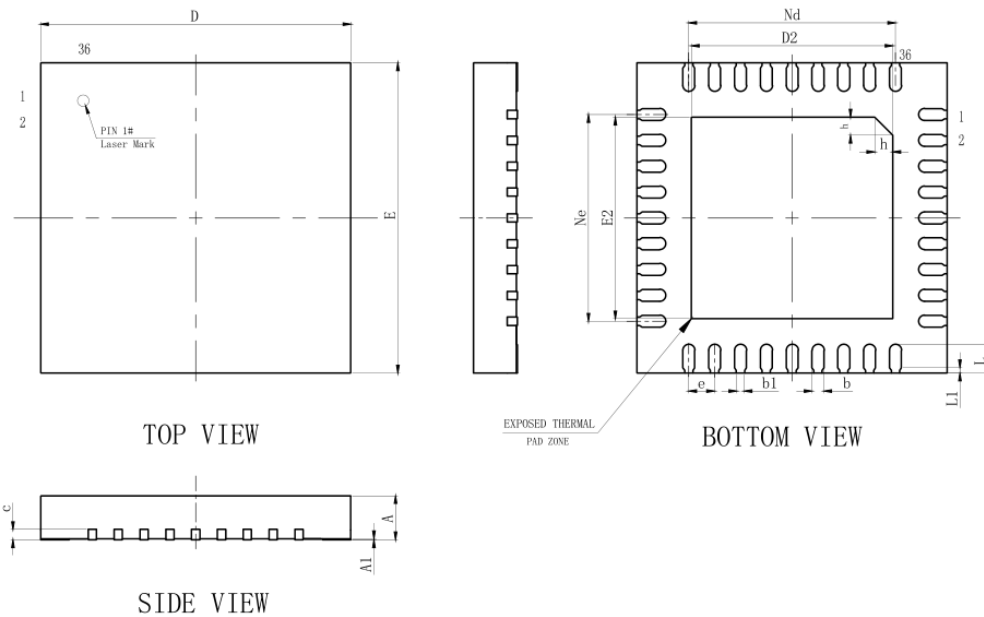
极限参数

参数	阈值	单位	条件
存储环境温度	-50~150	度	
工作环境温度	-20~80	度	
工作结温	-40~150	度	

PCB 设计参考:

- 1, 芯片管脚的画板要注意信号完整性及避开热源, 芯片下面需敷铜散热 (IC 衬底要连接到 PGND), 散热面积尽量大, 衬底焊盘打通孔到 PCB 底层, 并适当露铜皮增强散热。
- 2, 大电流通路尽量走在同一层, 而要尽量粗短。如: VOUT 走线。
- 3, CSN, CSP 走线要避开干扰源器件, 走线尽量在同一面。同时两条线必须从采样电阻两端接入芯片, 不得随意将其他 PGND 电位接入芯片管脚。
- 4, LD018脚的10uF 电容要靠近芯片管脚, AGND 用单点连接的方式回到 PGND

封装外形尺寸:



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.18	0.23	0.30
b1	0.16REF		
c	0.18	0.20	0.23
D	5.90	6.00	6.10
D2	3.80	3.90	4.00
Nd	3.95	4.00	4.05
e	0.50BSC		
E	5.90	6.00	6.10
E2	3.80	3.90	4.00
Ne	3.95	4.00	4.05
L	0.50	0.55	0.60
L1	0.10REF		
h	0.30	0.35	0.40
L字脚体尺寸 (MIL)			
181X181			